

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-041

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案》。截至2025年4月25日，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记2,965,400股，“华懋转债”因转股增加股本702股，鉴于上述合计新增股份2,966,102股。公司注册资本将由32,609.4093万元增加至32,906.0195万元，公司股本由32,609.4093万股增加至32,906.0195万股。同时根据最新的法律法规、公司的实际经营情况以及相关措辞的调整，重新制定《公司章程》和办理工商变更登记。

近日，公司已完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：

| 登记事项 | 变更前                | 变更后                |
|------|--------------------|--------------------|
| 注册资本 | 人民币 32,609.4093 万元 | 人民币 32,906.0195 万元 |

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月4日